



ODU AMC®



ODU AMC® Easy-Clean



ODU AMC® High-Density



ODU AMC®  
Threaded



ODU AMC®  
Serie T



ODU AMC® NP

Grado di protezione da innestato	Fino a IP6K9K	Fino a IP6K9K	Fino a IP6K9K	Fino a IP6K9K	Fino a IP6K9K	IP68
Grado di protezione, da disinnestato	IP68	IP6K8	IP68	IP68	IP68	IP68 (solo connettori sovrastampati e incapsulati)
Codifica	Linguetta e scanalatura	Linguetta e scanalatura	Linguetta e scanalatura	Linguetta e scanalatura	Linguetta e scanalatura	Linguetta e scanalatura
Cicli di innesto	> 5.000	> 5.000	> 5.000	> 2.000	> 500	> 2.000
Tecnologia di collegamento	A saldare, per PCB	A saldare, per PCB	A saldare, per PCB	A saldare, per PCB	A saldare, a crimpare, per PCB	A saldare, per PCB
Materiale guscio	Alluminio	Alluminio	Ottone	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Placcatura	Rutenio	Rutenio	Rutenio	Stagno-nichel	Stagno-nichel	Carbone nero conforme alla direttiva RoHS
Intervallo temperatura di esercizio	Da -51 °C a +125 °C	Da -51 °C a +125 °C	Da -51 °C a +125 °C	Da -51 °C a +125 °C	Da -65 °C a +175 °C	Da -51 °C a +125 °C